DOI:10.16356/j.1005-2615.2018.06.018

低温磨料气射流加工装置的研制与实验验证

娄元帅 孙玉利 刘志刚 卢文壮 左敦稳 (南京航空航天大学机电学院,南京,210016)

摘要:针对磨料气射流加工技术在常温下无法加工聚二甲基硅氧(Polydimethylsiloxane, PDMS)等聚合物材料 的问题,提出了低温磨料气射流加工 PDMS 等聚合物材料的设想。设计了一套低温磨料气射流加工装置,通过 改变浸没在液氮中的蛇形管长度,可以得到不同温度的低温磨料气射流。建立了蛇形管长度计算的数学模型, 通过实验验证了该模型的可行性,为以后对低温磨料气射流加工进行更深入的研究奠定了基础。用不同温度的 磨料气射流加工 PDMS,发现常温下磨料气射流无法加工 PDMS,而低温下可以进行加工。低温下加工 PDMS 可以提高孔的横截面质量,材料去除机理为塑性去除和脆性去除的结合。

Development of Cryogenic Abrasive Air Jet Machining Equipment with Experimental Verification

LOU Yuanshuai, SUN Yuli, LIU Zhigang, LU Wenzhuang, ZUO Dunwen (College of Mechanical and Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, Nanjing, 210016, China)

Abstract: Aiming at the problem that polydimethylsiloxane (PDMS) and other polymer materials cannot be machined by abrasive air jet at normal temperature, an idea of machining PDMS and other polymer materials by cryogenic abrasive air jet is put forward. A cryogenic abrasive air jet machining device is designed. Cryogenic abrasive air jet at different temperatures can be obtained by changing the length of serpentine tube immersed in liquid nitrogen. A mathematical model for calculating the length of serpentine tube is established, and the feasibility of the model is verified through experiments, which provides a solid foundation for further research on cryogenic abrasive air jet machining. PDMS are machined by abrasive air jet at different temperatures and it is found that abrasive air jet machining for PDMS targets is impossible at room temperature while cryogenic abrasive air jet machining allows the drilling of holes. The cross section qualities of holes machined at low temperature can be improved. The material removal mechanism of cryogenic abrasive air jet machining of PDMS is the combination of ductile erosive and brittle erosive systems.

Key words: cryogenic abrasive air jet machining; cooling cylinder; serpentine tube; ductile-brittle transition

收稿日期:2017-12-21;修订日期:2018-04-28

通信作者:孙玉利,男,教授,博士生导师,E-mail:sunyuli@nauu.edu.cn。

引用格式:娄元帅,孙玉利,刘志刚,等. 低温磨料气射流加工装置的研制与实验验证[J]. 南京航空航天大学学报, 2018,50(6):854-859. LOU Yuanshuai, SUN Yuli, LIU Zhigang, et al. Development of cryogenic abrasive air jet machining equipment with experimental verification[J]. Journal of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2018,50(6):854-859.

基金项目:国家自然科学基金(51375237)资助项目;南京航空航天大学 2017 年研究生创新基地(实验室)开放基金 (kfjj20170507)资助项目。

在微流控芯片发展的最初阶段,主要用硅、玻璃和石英等材料来制作微流控芯片。然而,由于硅材料有成本高、易碎、电绝缘性差、不透光等缺点,玻璃和石英具有成本高,且难以加工出深宽比高的微结构等缺点,因此,人们开始选用具有价格低、耐化学腐蚀、相对容易成形等优点的有机高分子聚合物材料来制作微流控芯片^[1-3]。目前常用于微流控芯片加工的聚合物主要有丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料(Acrylonitrile butadiene styrene, ABS)、聚二甲基硅氧(Polydimethylsiloxane, PDMS)、丙烯酸等。

在目前的微流控芯片研究中,微流控芯片表面 微结构的制备是一大难点。目前流行的加工方法 有软光刻和激光烧蚀技术^[4]。软光刻技术会使弹 性材料产生变形和扭曲等问题,导致该技术仍处于 实验室阶段。激光烧蚀技术是利用高能激光直接 或通过掩膜材料在表面加工出微结构的微细加工 技术,由于激光器的价格昂贵、生产效率低,不适宜 普通实验室使用,故大大制约了激光烧蚀法的 发展。

磨料气射流加工是利用压缩空气加速磨料颗 粒对材料表面进行冲蚀加工的新型微细加工技术。 磨料气射流加工能以相对较低的成本取得高材料 去除率,适合用于对硅、玻璃和石英等硬脆材料的 局部加工^[5-6]。Kumar 等发现,当用磨料气射流加 工孔时,得到的孔有锥度,当喷嘴沿深度方向的进 给速度等于孔深度的平均变化率时,能使靶距波动 最小,此时得到的孔锥度最小^[7]。Lari 等提出了用 所需加工的三维特征来预测喷嘴运动的数学模型, 实验证明当用此模型来确定喷嘴运动方式时,可以 得到符合要求的三维特征^[8]。Baranitharan 等用 CFD 仿真研究了椭圆形喷嘴和圆形喷嘴对气射流 质量流量的影响,结果表明相较于圆形喷嘴,椭圆 形喷嘴能提高5%的质量流量,并且不会影响材料 表面质量^[9]。山东大学黄传真教授团队在磨料气 射流加工方面进行了深入研究。李全来以氧化铝 为磨料,对磨料气射流加工单晶硅冲蚀机理进行了 研究,研究表明,其冲蚀机理主要是解理断裂,并基 于冲蚀机理得到了磨料气射流加工硬脆材料的切 割深度半经验模型^[10-11]。候永振研究了磨料气射 流抛光石英材料,结果表明,材料表面形貌质量随 靶距、磨料流量和入射角度的降低而变好,随气射 流压力的增加而先变好后变差[12]。

但是在常温下,使用磨料气射流加工 PDMS 等聚合物材料时,材料去除率非常低,甚至为零。 Beardmore 等^[13]指出在低温下很多聚合物材料的 机械性能会发生改变,会由塑性材料转变为脆性材 料。Getu 等^[14]用液氮磨料射流加工聚四氟乙烯 (Polytetrafluoroethylene, PTFE)等聚合物,发现 液氮磨料射流加工的材料去除率高,材料表面形貌 质量好。但由于液氮磨料射流成本高、设备搭建难 度大、实验条件要求高,因此针对聚合物材料的加 工有必要研发一种新型的加工技术。本文提出了 采用低温磨料气射流加工 PDMS,如果结合数控机 床,可以加工出高质量的微细结构,如微细孔、微细 槽等。气射流降温装置是低温磨料射流加工装置 中的关键部件之一,直接决定了整个加工系统的可 靠性和适用性,从而影响材料去除率。

本文针对低温磨料气射流加工方法,提出设计 一套低温磨料气射流加工装置,得到符合加工要求 的低温磨料气射流,为聚合物材料的气射流加工提 供新型加工装置,用不同温度的磨料气射流加工 PDMS,测量最大孔深并观察了孔的三维形貌。

1 加工装置设计

1.1 装置总体设计

低温磨料气射流加工装置主要由空气压缩机、 干燥机、气粉混合器、冷却筒、液氮罐、四维工作台、 吸尘器等组成,其示意图如图1所示。其工作原理 是,空气压缩机产生的压缩空气,经空气干燥机干 燥,进入气粉混合器与磨料混合,形成高速磨料气 射流,自增压液氮罐产生的液氮进入冷却筒中,将 气射流管道浸没在液氮中,当磨料气射流从管道中 流过时,被液氮降温冷却形成低温磨料气射流,随 后经喷嘴喷射到工件表面进行微细加工^[15]。工作 台置于密封罩内,可避免实验人员吸入磨料粉尘。 吸尘器用于收集加工产生的磨料粉尘,收集的磨料 经后处理后可循环利用,大大降低了加工成本。



图 1 低温磨料气射流加工装置示意图



本装置采用的空气压缩机,其公称容积流量为 405 L/min,公称排气压力为 0.7 MPa。空气干燥 机为冷冻式干燥机,空气干燥率可达 99%,经干燥 机干燥后的空气温度为 2 ℃。

气粉混合器主要由磨料仓、负压腔、喷嘴等部件组成。磨料仓和负压腔相连,当空气流经负压 腔,形成负压,将磨料吸入负压腔,在负压腔内空气

与磨料相混,形成磨料气射流,其压力范围0~ 0.7 MPa.

运动平台应保证工件能够进行 X,Y,Z 三个 方向的移动和绕 Z 轴的转动。X, Z 运动平台带动 工件做平面二维移动,便于找准定位和调整位置; Y 轴运动平台带动工件相对于喷嘴做水平移动,进 行刻槽加工。将安装面放置在转动平台上,带动工 件绕 Z 轴转动,从而改变射流的入射角度。为此, 本文洗用四维运动平台,采用的步进电机每步移动 分辨率 0.01 mm,转动分辨率 0.015°,满足低温磨 料气射流加工的使用要求。

1.2 射流冷却装置设计

冷却筒为本装置的核心部件。气射流管道穿 讨冷却筒浸没在液氮中,为了提高冷却效率,减小 装置体积,将气射流管道设计为蛇形管道。为了得 到不同的气射流温度,气射流管道尺寸应可调,因 此,将冷却筒设计为左右分体式可拆卸结构,通过 更换不同尺寸的气射流管道来得到不同温度的气 射流。冷却筒结构如图2所示。



Fig. 2 Structure diagram of cooling cylinder

容器使用优质不锈钢焊接制成,所使用的高真 空多层绝热能屏蔽掉绝大部分的冷热传导,该种绝 热方式导热系数低,保温层厚度只需几厘米即可, 为方便真空保温层的制造,容器设计为圆形简体。

因液氮会气化,为保证安全和达到实验要求, 将冷却筒设计为开口常压,设计一个排气口来排出 蒸发的氮气。由于容器体积较小、液位计安装困 难,为方便监测液位,将低温温度探头置于蛇形管 上方,只要该点温度不高于液氮沸点温度即表示冷 却筒浸没在液氮中。为了实现自动补充液氮,将高 温温度探头置于排气口,通过测量排气口的温度来 控制电磁阀的开关。当排气口温度达到液氮沸点 温度时,表明此时有液氮溢出,应关闭电磁阀,停止



图 3 冷却筒 Fig. 3 Cooling cylinder

1.3 蛇形管长度计算

本装置通过控制蛇形管的长度来得到不同的 磨料气射流温度。为得到合适的低温磨料气射流 温度,需建立蛇形管长度计算的数学模型。PDMS 的塑脆转变温度取一120 ℃^[16],为研究塑脆转变 对磨料气射流加工 PDMS 的影响,制备一100 ℃和 -190 ℃两种温度的磨料气射流。

根据传热学相关知识以及装置的尺寸,对模型 进行简化,将问题转化为:高压高速空气流经尺寸 d = 6 mm 的铜管,管壁温度取常数且等于 -196 ℃,经测得空气的入口压力为 32.7 kPa,空 气入口速度 v=224.5 m/s,空气入口温度 $T_{tim}=$ 2 ℃,当空气出口温度 T_{f,out} = -190 ℃时,计算空 气流经的管道长度。

空气在管内流动温度降低,通过壁面将热量散 出。根据热平衡关系

 $h(T_{\rm w}-T_{\rm f}) dl \pi = \rho c_{\rho} v A (T_{\rm f,out}-T_{\rm f,in})$ (1)经转换可得

$$l = \frac{\rho c_{\rho} v A \left(T_{\rm f,out} - T_{\rm f,in} \right)}{h \left(T_{\rm w} - T_{\rm f} \right) \pi d}$$
(2)

式中:h 为对流换热系数, T_w 为壁面温度, T_f 为定 性温度, l 为管道长度, ρ 为空气密度, c_ρ 为定压比 热容,A为管道横截面积。

取进出口平均温度为空气的定性温度,则 T_f = -94 ℃。查空气物性表得,运动黏度 v_f=4.652× $10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$,导热系数 $\lambda_f = 0.016 5 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, ρ =2.6177 kg/m³, c_{ρ} = 1.01 kJ/(kg • K), 普朗特 数 Pr= 0.746 4。则雷诺数为

$$Re_{\rm f} = \frac{v \cdot d}{v_{\rm f}} = 2.896 \times 10^5 \tag{3}$$

由雷诺数大于104可知该流动为湍流,该问题 符合管内强迫对流换热的彼都霍夫关联式。

运用彼都霍夫关联式[17]

$$Nu_{\rm f} = \frac{(f/8)Re_{\rm f} \bullet Pr}{1 + 900/Re_{\rm f} + 12.7\sqrt{f/8}(Pr^{\frac{2}{3}} - 1)} (4)$$

式中: Nu_f 为努尔赛数, $f = (1.82\log Re_f - 1.64)^{-2}$ 。代入数据得 $Nu_f = 431.805$ 。从而求得 对流换热系数 h 为

$$h = Nu_{\rm f} \frac{\lambda_{\rm f}}{d} = 1 \ 187.464 \tag{5}$$

将式(5)代入式(2),求得管道长度为 *l*= 1.41 m,即当射流出口温度为-190 ℃时,浸没在 液氮中的蛇形管长度应为 141 cm。

同理,计算得出当射流出口温度为一100 ℃时,浸没在液氮中的蛇形管长度为 79 cm。

2 射流出口温度验证

考虑到 1.3 节中公式本身存在的误差,分别选 用浸没在液氮中的长度为 90 cm 和 150 cm 的蛇形 管,测量蛇形管出口处的气射流温度,验证整套装 置是否满足设计要求。本实验选用的测温装置是 MadgeTech 公司生产的温度记录仪。实验时,将 温度传感器固定在蛇形管出口,每隔 5 s 记录一次 数据,实验装置如图 4 所示,得到的实验结果如图 5 所示。当浸没在液氮中的蛇形管长度为 150 cm 时,蛇形管出口处的平均气射流温度为-192 ℃,当 浸没在液氮中的蛇形管长度为 90 cm 时,蛇形管出 口处的平均气射流温度为-107 ℃,与 1.3 节中计 算结果相仿,故 1.3 节中的数学模型具有可行性。



图 4 射流温度测量实验装置





图 5 不同长度蛇形管对应的射流出口温度

Fig. 5 Outlet temperature of different serpentine tubes with different length

3 实 验

3.1 实验准备

将 Sylgard 184 硅橡胶和粘结剂按 10:1 的比例混合,搅拌 0.5 h 后倒入直径 50 mm、深度5 mm的培养皿中,将培养皿放入 80 ℃的真空烘干箱中4 h即可得到 PDMS。

分别用出口温度为 25,-107 和-192 ℃的低 温磨料气射流加工厚度为 5 mm 的 PDMS,选用粒 径为 25 μ m 的氧化铝磨料,射流入射角度为 90°, 加工距离 5 mm,加工时间为 60 s,喷嘴直径 1.2 mm。采用 NANOVEA ST400(美国)三维形 貌仪测量加工后的孔深和孔的三维形貌。

3.2 实验结果

表1为不同温度的磨料气射流加工 PDMS 所 得到的最大孔深。由表1可得,磨料气射流在常温 下对 PDMS 没有加工效果,观察加工后的 PDMS, 发现其表面发生了很严重的磨粒嵌入。随着温度 的下降,磨料气射流对 PDMS 逐渐产生加工效果, 同时 当加工 温度低于 PDMS 的塑脆转变温度 (-120 ℃)时,最大孔深提高了 51%。实验结果 表明,低温磨料气射流可以加工 PDMS,且随着温 度的降低,材料去除率大大增加。

表 1 在不同温度下加工 PDMS 得到的最大孔深

Tab. 1 The maximum depth of holes machined at different temperatures on PDMS

temper	μ		
材料	25 °C	−107 °C	—192 ℃
PDMS	0.0	281.5	424.1

表 2 为不同温度的磨料气射流加工 PDMS 所 得到的孔的直径。由表 2 可得,当磨料气射流温度 由-107 ℃降低到-192 ℃时,加工 PDMS 所得到 的孔的直径增加了 46%。这是因为磨料气射流从 中心到边缘,温度逐渐升高,-192 ℃的磨料气射 流能够对 PDMS 产生加工效果的范围要大于 -107 ℃的磨料气射流能够对 PDMS 产生加工效 果的范围。

表 2 在不同温度下加工 PDMS 得到的孔的直径

 Tab. 2
 The diameter of holes machined at different temperatures on PDMS

atures on FDWS		μ III	
材料	25 °C	−107 °C	−192 °C
PDMS	0.0	2 224.2	3 248.9

图 6 为不同温度下加工 PDMS 得到的孔的三 维形貌。从图 6 可以发现,不同温度下加工得到的 孔形状相似,但孔的深度、直径有很大差异。

孔的切口横截面形状能够很好地反映低温磨







料气射流加工聚合物的材料去除形式。当用气射 流加工塑性材料时,孔的横截面多为U形,而用磨 料气射流加工脆性材料时,孔的横截面多为 V 形^[18]。这是因为当气射流加工工件过程中,被反 射回来的粒子对侧壁会形成二次加工。磨料气射 流加工的材料去除率和射流入射角度有关,当去除 形式为塑性去除时,射流入射角度越小,材料去除 率越大,因此反射回来的粒子对侧壁二次加工的材 料去除率较大,可随着孔深度的增加实时对侧壁进 行二次加工,因此孔壁垂直于底部;当去除形式为 脆性去除时,射流入射角度越大,材料去除率越大, 因此反射回来的粒子对侧壁二次加工的材料去除 率要小于气射流对工件底部的材料去除率,导致侧 壁与底部不垂直。图 7 为不同温度下加工 PDMS 得到的孔深方向的横截面数据,图中所示孔为盲 孔。由图7可知,当低温下加工 PDMS 时,得到的 孔侧壁与底部不垂直,符合脆性去除机理,但所得 孔底部平整,孔横截面呈倒梯形,并不是 V 形,这 表明低温磨料气射流加工 PDMS 并不是完全的脆 性去除,还包括塑性去除,是塑性去除和脆性去除 的结合。

由图 7 还可知,对于 PDMS 材料,当加工温度 为一107 ℃时,得到的孔横截面形状较差,孔底部 不平整,横截面轮廓曲线不规则;当加工温度为 一192 ℃时,得到的孔横截面形状较好,底部较为 平整,横截面轮廓曲线规则并且轮廓对称。这是因



为当气射流温度为一107 ℃时,PDMS 表面温度高 于其塑脆转变温度,PDMS 塑脆转变不彻底,表面 机械性能分布不均匀;当气射流温度为一192 ℃ 时,PDMS 表面温度远低于其塑脆转变温度,在加 工过程中已被充分冷却,塑脆转变充分进行,表面 机械性能均匀分布。因此,随着温度的降低,不仅 可以增加材料去除率,还可以提高孔的横截面质 量。

4 结 论

(1)提出了采用低温磨料气射流加工 PDMS 等聚合物材料的方法,发明了一套低温磨料气射流 加工装置,解决了常温下磨料气射流加工方法无法 加工 PDMS 等聚合物材料的问题,为微流控芯片 的制备提供了新的思路。

(2)设计了磨料射流冷却装置,分析了蛇形管 长度和磨料气射流出口温度之间的关系,建立了计 算蛇形管长度的数学模型,并通过相应的实验验证 了该模型的正确性,为以后对低温磨料射流加工进 行更深入的研究奠定了基础。

(3)研制出了低温磨料气射流加工装置,并进行了低温磨料气射流加工 PDMS 实验。结果表明,低温磨料气射流可以加工 PDMS,且随着温度的降低,材料去除率大大增加,孔的横截面质量提高。低温磨料气射流加工 PDMS 的材料去除机理为塑性去除和脆性去除的结合。

参考文献:

[1] KOWSARI K, NOUHI A, HADAVI V, et al. Prediction of the erosive footprint in the abrasive jet micro-machining of flat and curved glass[J]. Tribology International, 2017, 106:101-108.

- [2] MILLS C A, MARTINEZ E, BESSUEILLE F, et al. Production of structures for microfluidics using polymer imprint techniques[J]. Microelectronic Engineering, 2005, 78:695-700.
- [3] BECKER H, LOCASCIO L E. Polymer microfluidic devices[J]. Talanta, 2002, 56(2):267-287.
- [4] 余明芬,曾洪梅,张桦,等. 微流控芯片技术研究概况及其应用进展[J]. 植物保护, 2014, 40(4):1-8.
 YU Mingfen, ZENG Hongmei, ZHANG Hua, et al.
 Research progress in microfluidics and its applications
 [J]. Plant Protection, 2014, 40(4):1-8.
- [5] 李全来,李长林,陶春生. 微磨料气射流成形加工表 面波纹度研究[J]. 现代制造工程,2017(6):114-120.

LI Quanlai, LI Changlin, TAO Chunsheng. Surface waviness analysis on micro abrasive air jet machining technology[J]. Modern Manufacturing Engineering, 2017(6):114-120.

- [6] 樊晶明,王成勇,王军,等.微磨料空气射流加工特 性研究[J].中国机械工程,2008,19(5):584-589. FAN Jingming, WANG Chengyong, WANG Jun, et al. Study on the machining performance of micro abrasive jet machining[J]. China Mechanical Engineering, 2008, 19(5):584-589.
- [7] KUMAR A, HIREMATH S S. Improvement of geometrical accuracy of micro holes machined through micro abrasive jet machining [J]. Procedia Cirp, 2016, 46:47-50.
- [8] LARI M R S, PAPINI M. Inverse methods to gradient etch three-dimensional features with prescribed topographies using abrasive jet micro-machining: Part I—Modeling[J]. Precision Engineering, 2016, 45:272-284.
- [9] BARANITHARAN P, ZEELAN B N. Design and analysis of eliptical nozzle in AJM process using computational fluid dynamics[J]. Science Technology &.

Arts Research Journal, 2015, 4(1):171.

- [10] 李全来. 微磨料气射流切割单晶硅冲蚀率及切割质 量研究[D]. 济南:山东大学,2009.
 LI Quanlai. Study on erosion rate and cutting quality of monocrystalline silicon cut by micro abrasive air jet
 [D]. Jinan: Shandong University, 2009.
- [11] 李全来,黄传真,王军,等. 微磨料气射流切割深度 建模[J]. 制造技术与机床,2009(8):88-91.
 LI Quanlai, HUANG Chuanzhen, WANG Jun, et al. Cutting depth model for micro abrasive air jet machining[J]. Manufacturing Technology & Machine Tool,2009(8):88-91.
- [12] 侯永振. 精密磨料气射流抛光技术研究[D]. 济南: 山东大学, 2009.
 HOU Yongzhen. A study on precision abrasive air jet polishing technology[D]. Jinan: Shandong University, 2009.
- [13] BEARDMORE P, RABINOWITZ S. Low temperature crazing in amorphous polymers[J]. Journal of Materials Science, 1971, 6(1):80-86.
- [14] GETU H, SPELT J K, PAPINI M. Cryogenically assisted abrasive jet micromachining of polymers[J]. Journal of Micromechanics & Microengineering, 2008, 18(11):115010.
- [15] LARI M R S, GHAZAVI A, PAPINI M. A rotating mask system for sculpting of three-dimensional features using abrasive jet micro-machining[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2017, 243:62-74.
- [16] ABE A, BLOCH D R. Polymer handbook[M]. New York: Wiley, 1989.
- [17] 张靖周. 高等传热学[M]. 北京:科学出版社, 2009.ZHANG Jingzhou. Advanced heat transfer[M]. Beijing: Science Press, 2009.
- [18] STONE H A, STROOCK A D, AJDARI A. Engineering flows in small devices: Microfluidics toward a lab-on-a-chip[J]. Annu Rev Fluid Mech, 2004, 36: 381-411.